

Informationen zur Recherchenstrategie

Pilotphase (vgl. ABI. EPA 2015, A86)

Die Art der auf diesem Blatt enthaltenen Informationen kann sich während des Pilotprojekts zur Verbesserung des Nutzens dieses neuen Dienstes ändern.

Anmeldenummer

PCT/EP2018/051508

ERFINDUNGSBEZEICHNUNG: HALBLEITERMODUL MIT KÜHLKÖRPER

ANMELDER: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

IPC-KLASSIFIKATION: H01L21/48

PRÜFER: Zeisler, Peter

KONSULTIERTE DATENBANKEN: EPODOC

KLASSIFIKATIONSSYMBOLLE, DIE DEN RECHERCHENUMFANG DEFINIEREN:

IPC:

CPC: H01L21/4871

FI/F-TERMS:

SCHLAGWÖRTER ODER SONSTIGE ELEMENTE, IN DENEN DIE ERFINDUNG VORKOMMT:
3D printing of heat sink on a base plate